

19米尔PI25胶覆盖膜 EFMIM25XA1

产品名称	19米尔PI25胶覆盖膜 EFMIM25XA1
公司名称	苏州工业园区广惠科技有限公司
价格	513.33/个
规格参数	加工定制:是 种类:铜基覆铜板 绝缘材料:p1
公司地址	中国 江苏苏州市金阊区西环路2898号
联系电话	86-051265575611 13913183279

产品详情

品名 (product name)			
gfi100e25			
pi补强板项目 item		pi补强板规格 specification	pi补强板厂内规范
外观 appearance		平整，颜色一致，无明显缺陷及异物，胶与离型纸（膜）不分离。with smooth surface,no defects,cutting edge tidy,not damaged	厂内规范
pi厚度(mil)pi thickness		4	厂内规范
粘结剂厚度(μ m)adhesive thickness		25	厂内规范
总厚度 thickness(μ m)		厚度 ± 10%	厂内规范
宽度width (mm)		± 2mm	厂内规范
长度roll length (m)		± 2m	厂内规范
剥离强度peel strength(kgf/cm)	as received	more than 1.0	ipc-tm-650 2.4.9
	aftermek/10min	more than 1.0	
收缩率 shrinkage		%(250)	ipc-tm-650 2.2.4
焊接性 solder resistance		10 seconds at 288	ipc-tm-650 2.4.13
流胶量 resin flow (mm)		less than 0.20mm	ipc-tm-650 2.3.17.1
保存时间 shelf life		25 左右.60%的湿度	厂内规范

聚酰亚胺是一类具有酰亚胺环结构特征的高性能聚合物材料,其力学性能、电学性能、抗辐射性能优良,

这在升温过程中表现得尤为明显，其各类制品如薄膜、粘合剂、涂料、层压板和塑料等已广泛应用于航空航天、汽车、精密仪器等诸多领域。而聚酰亚胺薄膜是目前耐热性最好的有机薄膜，长期使用温度高达300以上；由于其具有优良的综合性能，在航空航天工业、电气电子工业和信息产业等领域具有许多用途。本文就聚酰亚胺的合成工艺、薄膜生产工艺、薄膜特性及相关应用等方面作介绍。

苏州工业园区广惠科技有限公司专业从事各种规格的软性电路板fccl的生产销售。软性电路板也叫fpc，或柔性电路板，柔性线路板，软性线路板，fpcb，flex，ffc，聚酰亚胺电路板，薄膜电路板，银浆电路板也叫柔性电路板。fccl含义：软性铜箔基材我国制造销售fccl的最知名的公司就是苏州工业园区广惠科技有限公司。最著名的fccl品牌就是广惠科技的百强牌，又叫bench牌。

广惠科技主要型号有：sai13e18e15,sai13e15,sae25e18e20,sai25e18e20,sae25e25,sai25e25

一对一聚酰亚胺覆盖膜sae25e25结构：pet(1mil)+ad(25 μm)=50 μm

fccl主要包含：pi覆盖膜、pet覆盖膜、聚脂覆盖膜、聚酰亚胺覆盖膜、亚克力覆盖膜、丙烯酸覆盖膜、环氧树脂覆盖膜、单面铜箔基材、双面铜箔基材、电解铜箔基材、压延铜箔基材、pi薄膜基材、pet薄膜基材、pvc薄膜基材、pen薄膜基材、聚酰亚胺铜箔基材、聚酯铜箔基材、聚氯乙烯铜箔基材、聚四氟乙烯铜箔基材、无胶铜箔基材、双面铜箔无胶基材、单面铜箔无胶基材、压克力纯胶片、丙烯酸纯胶片、环氧树脂纯胶片。fccl之特性说明一. fccl名称: 二. fccl的配方:(略).三. fccl的制作工艺:(略).四. fccl的特性测验: fccl保存条件温度 < 25 湿度 < 65%保存时间 3 个月fccl使用说明书一. 操作步骤二. 传统压合条件温度 160 -170 压力 30kg - 40kg时间 60 min三. 快压条件温度: 160 -170 压力:30-50kg/cm²预压:5-10sec成形压:60~180sec熟化:175 /2hr四. 操作注意事项覆盖膜常用厚度：25 μm、30 μm、35 μm、36 μm、38 μm、40 μm、42 μm、50 μm、60 μm、75 μm、80 μm、100 μm、115 μm、120 μm、125 μm、160 μm、320 μm覆盖膜常用宽度：120mm、130 mm、150 mm、250 mm、260 mm、270 mm、280 mm、300 mm、304 mm、305 mm、310 mm、330 mm、450 mm、500 mm、510 mm、550 mm、600 mm、610 mm、630 mm、750 mm、800 mm、810 mm、1220 mm、1300 mm覆盖膜常用长度：250mm、300 mm、305 mm、420 mm、450 mm、500 mm、600 mm、610 mm、630 mm、750 mm、800 mm、810 mm、1220 mm、1300 mm、25m、27.4m、50m、100m、600m、1000m铜箔基材常用厚度：铜箔基材主要供应商有：nippon steel、nippon mektron、arisawa、toray、mitsui chemical、nitto denko、3m、杜邦太巨、台虹、长捷士、律胜、新扬等。

苏州工业园区广惠科技有限公司成立于2004年4月，专业为fpc柔性电路板和pcb线路板以及ccl覆铜箔板行业（fr4），提供快速压合材料和传统压合材料以有真空压合材料的生产、加工、销售以及技术服务。主要是离型膜为主类的压合耗材有哑光离型膜、pet单硅离形膜、bopp分离膜、传压雾化膜、烧付铁板、矽铝箔板、热压硅橡胶垫、sg绿色矽胶片、真空气囊、玻璃纤维布、层压钢板、承载托盘、弹簧挡块、层压牛皮纸、ptfe特氟龙离行膜、fep耐氟龙胶片、ptfe铁氟龙胶带、tpx离型膜、tpx阻胶膜、tpx纸基膜、pet纸基膜、氟塑纸基膜、pe填充膜、pvc吸胶膜。广惠不是简单的销售产品给客户，广惠提供更多的是人性化的服务，和后期的技术支持。广惠从事电路板行业多年，有着丰富的生产经验，及问题处理能力。广惠公司坚持仔细谨慎，勤劳节俭的管理宗旨；执行满足客户，精益求精的品质方针；强化诚实守信，互惠互利的营销政策；取得了广大客户朋友信赖和支持，帮助客户创造了优秀的产品质量，良好的市场信誉和丰厚的经济效益。广惠科技层压钢板和离型膜具有规格齐全、品质稳定、价格优惠等绝对优势。

本产品的加工定制是是，种类是铜基覆铜板，绝缘材料是p1，表面工艺是纸基，表面油墨是黄色，最小线宽间距是PET覆铜板，最小孔径是Coverlay，加工层数是FFC，板厚度是0.2（mm），粘结剂树脂是环氧，特性是FCCL，型号是EFMIM25XA1，规格是PI(19mil)+AD(25 μm)=50 μm，尺寸是W:250mm*L:100M